证券简称: 惠伦晶体 公告编号: 2024-046

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》,同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元的综合授信额度,公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经 2023 年度股东大会审议通过。

近日,中关村科技租赁股份有限公司(以下简称"中关村租赁")以融资租赁(售后回租)方式向公司提供以下融资额度,主要情况如下:

融资额度为人民币 2,500 万元,融资期限 24 个月。由实控人赵积清先生、惠伦晶体(重庆)科技有限公司、东莞惠伦实业有限公司提供连带责任保证担保。 具体交易事宜,以实际所签合同为准。

公司与中关村租赁无关联关系,上述交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

企业名称: 中关村科技租赁股份有限公司

统一社会信用代码: 91110000057334159N

法定代表人: 张书清

注册资本: 133, 333. 40 万人民币

成立日期: 2012年11月27日

住所: 北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座 6 层 610

经营范围: 融资租赁; 计算机及通讯设备租赁; 机械设备租赁; 汽车租赁;

船只和设备租赁;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理;租赁交易咨询; 货物进出口、技术进出口;销售II类医疗器械;销售III类医疗器械。(市场主体 依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售III类医疗器械以及依法须经批准的 项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、交易标的基本情况

- (一) 标的名称: 公司部分机器设备
- (二)资产类型:固定资产
- (三)权属及状态:交易标的归公司所有,标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在司法查封、冻结等情形。

四、累计综合授信额度

如上述交易完成后,公司及子公司已获得的累计综合授信额度为人民币 81,096.80万元,涉及的累计担保为人民币 68,796.80万元,本次融资事项在 2023年度股东大会决议审批额度内,由公司授权董事长或其指派的相关人员在 批准的额度内办理公司融资有关的一切事宜,无需再提交董事会或股东大会审议。

五、交易目的及对公司的影响

公司进行融资租赁交易,能够有效补充公司流动资金,促进经营发展。本次办理融资业务,不会对公司的生产经营产生重大影响,该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

中关村租赁合同及相关文件。特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 2024年9月19日